****

**보도자료**

**문의:** John Riley | john.riley@samtec.com | + 812 944 6733 (USA)

**삼텍 엔지니어, 2022년 DesignCon “올해의 엔지니어” 상**

**최종 후보에 선정**

**4명의 최종 후보 중에서 두명의 삼텍 엔지니어**

**(Richard Mellitz와 Scott McMorrow)가 후보로 선정돼**

**2022년 3월 xx일** —DesignCon은 칩, 보드, 시스템 설계 엔지니어들의 최대 행사로서, 2022년 “올해의 엔지니어” 상의 최종 후보 4명을 발표했다. 이 상은 엔지니어링과 제품 개발에 있어서 탁월한 역량을 인정하기 위한 것으로서, 매년 DesignCon 행사에서 수상자에게 상을 수여한다.

칩, 보드, 시스템 설계/테스트에 있어서 지도력, 창의력, 발상 등을 심사 기준으로 하며, 특히 신호 및 전력 무결성을 중점적으로 심사한다.

올해 4명의 후보 중에서 두 명이 삼텍(Samtec) 소속이다. 리처드 멜리츠(Richard Mellitz)는 삼텍의 책임 엔지니어로서 인터커넥트 신호 무결성과 산업 표준을 맡고 있으며, 스콧 맥모로우(Scott McMorrow)는 삼텍의 신호 무결성 그룹 전략 테크놀로지스트이다.

다른 두 후보는 램심 엔터프라이즈(Lamsim Enterprises)의 창립자 램버트 시모노비치(Lambert (Bert) Simonovich)와 피코테스트닷컴(Picotest.com)의 창립자 스티브 샌들러(Steve Sandler)이다.

DesignCon 관리 팀이 최종 후보를 선정했으며, DesignCon과 Design News 커뮤니티가 투표를 해서 2022년도 수상자를 선정한다.

[여기](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgZmURLlKu1JIv11GYYgW5yzXz4kPg14y6_I0yQ4-w2efCEQ/viewform)를 클릭하면 투표 사이트로 연결된다.

([https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgZmURLlKu1JIv11GYYgW5yzXz4kPg14y6\_I0yQ4-w2efCEQ/viewform](https://protect-us.mimecast.com/s/M2hECpYKgKCv2WXDtPJ1CI?domain=docs.google.com))

이 상의 후보로 오르기 위해서는 DesignCon 커뮤니티의 활동 회원이어야 한다.

수상자는 DesignCon 2022 행사에서 발표되며 1,000달러의 상금 또는 교육 기관에서 연수 기회를 얻을 수 있다.

삼텍의 이스트반 노박(Istvan Novak)은 수석 신호 및 전력 무결성 엔지니어로서, 2020년 DesignCon “올해의 엔지니어” 상을 수상했다. 그는 1,000달러 상금을 부다페스트 공과대학의 무선 동호회에 기부했다.

**삼텍(Samtec, Inc.) 회사 소개**

1976년에 설립된 삼텍은 고속 보드간(board-to-board), 고속 케이블, 미드 보드 및 패널 광학, 정밀 RF, 유연한 스태킹 및 마이크로/러기드 부품 및 케이블을 포함한 다양한 전자 인터커넥트 솔루션 라인을 제공하는 9억5천만달러 규모의 비상장 제조기업이다.

삼텍 테크놀로지 센터는 베어 다이에서 100미터 떨어진 인터페이스까지, 그리고 그 사이의 모든 인터커넥트 지점에 이르는 시스템의 성능과 비용 두 가지를 모두를 최적화시키는 기술, 전략, 제품을 개발 및 최첨단화 하는데 전념하고 있다. 삼텍은 전세계 40여곳 이상의 지사 운영과 125개국에서의 제품 판매를 통해 뛰어난 고객 서비스를 실천하며 글로벌 시장에서의 입지를 다지고 있다.

상세 정보는 <http://www.samtec.com>참조.

